

حاسوب محمول 39,6 سم 39,6 سم 155U مت محمول 39,6 الله محمول 39,6 الله الله 2550 DDR5-SDRAM علم 16 جيغابايت سواقة قرص 512 DDR5-SDRAM فابت الله Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro

S0044L5550USVP : العلامة التجارية

اسم المنتج : 5550

طراز المعالج: , Intel Core Ultra 7: نوع المنتج: حاسوب محمول, شكل الجهاز: صدفي. فئة المعالج . (1550 Intel Core كامل, وضوح العرض: 1920 HD: HD قطر الشاشة: 39,6 سم (15.6 "), نوع .155U بيكسل. الذاكرة الداخلية: 216 x 1080 أو كامل, وضوح العرض: 1920 HD: HD قطر الشاشة: 512 جيغابايت, نوع الذاكرة الداخلية سعة التخزين الاجمالية: 512 جيغابايت, نوع الذاكرة الداخلية لون المنتج: الرمادية. الوزن: Windows 11 Pro :نظام التشغيل المثبت .Intel Graphics طراز موائم الرسوميات المدمج 1,62





تصميم		الصوت	
* نوع المنتج * لون المنتج * شكل الجهاز	حاسوب محمول الرمادية صدفي	قدرة مكبر الصوت ميكروفون داخلي	عرض 2 ✔
تموضع السوق	عمل تجاري	عدد الميكروفونات آلة النصوير	2
عرض * قطر الشاشة * وضوح العرض * وضوح العرض * الشاشات الحساسة التي تعمل باللمس # HD نوع اللوحة لوحة LED نسبة الأبعاد الأصلية شاشة مقاومة للمعان	39,6 15.6) ("سم) 1920 x 1080 بيكسل X HD كامل IPS ✓ 16:9	آلة تصوير أمامية (وضوح آلة التصوير الأمامية (رقمي (وضوح آلة التصوير الأمامية (رقمي HD كاميرا أمامية نوع سرعة التقاط الفيديو كاميرا للخصوصية نوع الخصوصية	ريجا بكسل 2,07 بيكسل 1920 x 1080 كامل HD كامل 30 عدد اللقطات لكل ثانية 30 مغلاق الخصوصية
سطوع الشاشة كثافة بيكسل مساحة الألوان الأساسية أحمر أخضر أزرق سلسلة الألوان معدل التحديث الأقصى نسبة التباين (نموذجي)	250 شمعة/متر مربع 141 بیکسل/بوصة NTSC 45% مرتز 60 700:1	* معيار واي فاي Wi-Fi نوع الشبكة المحلية الاسلكية * اتصال شبكة الجوال سرعة نقل البيانات للشبكة المحلية اللاسلكية Wi-Fi (الحد الاقصى	Wi-Fi 6E (802.11ax) Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) × 2400 ميجابيت ثانية
المعالج * صانع المعالج * فئة المعالج جيل المعالج * طراز المعالج نوى المعالجات أسنان المعالج	Intel Intel Core Ultra 7 Intel Core Ultra (Series 1) 155U 12 14	نوع الانتينا الهوائي WLAN طراز كونترولر الشركة المصنعة لوحدة تحكم في الشبكة الملحية اللاسلكية LAN اتصال الشيكة المحلية LAN معدلات نقل بيانات الشبكة المحلية بلوتوث	2x2 Intel Wi-Fi 6E AX211 Intel ✔ 10,100,1000 ميجابيت ثانية
تردد تعزيز المعالج نوى الأداء النوى الفعالة نوى فعال منخفض في استهلاك الطاقة تردد التوربو الأقصى لمعالج الأداء تردد التوربو الأقصى ذو النواة الفعالة تردد تيربو أقصى لنوى فعال منخفض في استهلاك الطاقة التردد الأساسي لأداء للنواة	جیغاهرتز 4,8 8 2 جیغاهرتز 4,8 جیغاهرتز 3,8 جیغاهرتز 2,1 جیغاهرتز 1,7	الربط USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A * كلا (RJ-45) عدد منافذ بطاقة الشبكة (AJ-45) عدد المنافذ عالية الوضوح للوسائط المتعددة HDMI * اصدار وصلة الوسائط المتعددة عالية الوضوح HDMI كمية 4 منافذ الصاعقة منفذ سماعة/ميكروفون مزدوج	-

المعالج		الربط	
التردد الأساسي الكفء للنواة	جيغاهرتز 1,2	طور USB Type-C DisplayPort Alternate	✓
تردد أساسي لنوى فعال منخفض في استهلاك الطاقة	میجا هرتز 700	USB PowerShare	/
ذاكرة المعالج المخبئية	ميجا بايت 12	USB PowerShare عدد منافذ	1
نوع الذاكرة المخبئية للمعالج	ذاكرة مخبئية ذكية	لوحة المفاتيح	
قوة قاعدة المعالج	عرض 15 	جهاز التأشير	لوحة التحكم باللمس
أقصى طاقة توربين	عرض 57	بهر	✓
(NPU) وحدة المعالجة العصبية		لوحة مفاتيح مضاءة خلفياً	✓
وحدة المعالجة العصبية	Intel Al Boost	برمجيات	
(NPU) أقصى تردد وحدة المعالجة العصبية دعم التقليل	جيغاهرتز 1,4 ✔	ب رت بيت تركيبة نظام التشغيل	بيت-64
دعم تأثيرات ويندوز ستوديو	· ·	* نظام التشغيل المثبت	Windows 11 Pro
دعم أنواع بيانات الذكاء الاصطناعي على		بطارية	
وحدة المعالجة العصبية	FP16, FP32, Int8	تقنية البطارية	ليثيوم أيون
إطارات عمل برامج الذكاء الاصطناعي التي تدعمها وحدة المعالجة العصبية	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	ء عدد وحدات البطارية	3
	Wildows ME	* (استطاعة البطارية (واط ساعي	واط ساعي 54
الذاكرة * الذاك = الداخلة	16	جهد البطارية	صورة 11,4
* الذاكرة الداخلية نوع الذاكرة الداخلية	جيغابايت 16 DDR5-SDRAM	وقت إعادة شحن البطارية	ساعة 4 ✔
عامل شكل الذاكرة	SO-DIMM	الشحن السريع وزن البطارية	√ غرام 220
رحجم x تصميم الذاكرة فتحات	2 x 8 جيغابايت		פניות 220
مداخل الذاكرة	2x SO-DIMM	إدارة الطاقة	6E
* الحد الاقصى لسعة الذاكرة الداخلية	جيغابايت 64	طاقة محول التيار المتردد تردد محول التيار المتردد	عرض 65 هرتز 50/60
معدل نقل بيانات الذاكرة	ميغا تحويل في الثانية 5600	تردد للكون الفيار المتردد الداخل ∣ جهد محول التيار المتردد الداخل ∣	مورة 240 - 100
وسائط التخزين		* C من النوع USB منفذ شحن	·
* سعة التخزين الاجمالية	جيغابايت 512	USB Power Delivery	✓
* وسائط التخزين الاستطاعة الإجمالية لسواقات القرص الثابت	سواقة قرص ثابت حيفايايت 512	الأمن	
المركبة SSD عدد سواقات الأقراص الثابتة	1	فتحة قفل الكابل	✓
سعة محرك الأقراص الثابتة الخارجية	جيغابايت 512		قارئ بطاقات
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة	TLC	نوع فتحة قفل الكابل وحدات النظام الموثوق بها	قارئ بطاقات ✔
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية	TLC PCI Express 4.0	نوع فتحة قفل الكابل	
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe	TLC PCI Express 4.0 ✓	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها	✓
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe SSD عامل شكل	TLC PCI Express 4.0 ✓ M.2	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية	2.0
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe SSD عامل شكل * نوع محرك الأقراص الضوئية	TLC PCI Express 4.0 ✓ M.2 ×	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق	✓
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe SSD عامل شكل * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج	TLC PCI Express 4.0 M.2 X	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى	€ 2.0 2.0 0 - 35 مئوية 35 - 30 -40 - 65 درجة مئوية 65 - 40 10 - 90%
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe SSD عامل شكل * نوع محرك الأقراص الضوئية	TLC PCI Express 4.0 ✓ M.2 ×	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل	رجة مئوية 35 - 0 درجة مئوية 65 - 40 درجة مئوية 65 - 90% 0 - 95%
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe SSD عامل شكل * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC,	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتخزين	رجة مئوية 2.0 0 - 35 درجة مئوية 65 - 40 درجة مئوية 65 - 40 10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe عامل شكل * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC,	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل	رجة مئوية 35 - 0 درجة مئوية 65 - 40 درجة مئوية 65 - 90% 0 - 95%
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe عامل شكل SSD عامل شكل * نوع محرك الأقراص الضوئية فارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة الرسومات	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتخزين الارتفاع التشغيلي الارتفاع التشغيلي	2.0 0 - 35 مئوية 25 -40 - 65 مئوية 10 10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر -15,2 - 10668
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة بطاقات الذاكرة المتوافقة علم الرسوميات المخبأ موائم الرسوميات المخبأ مصنع وحدة معالجة الرسومات المدمج	TLC PCI Express 4.0 M.2 MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتخزين الرحفاع التشغيلي الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم الهتزاز يمسح بالعمل	2.0 0 - 35 مئوية مّاء 2.0 -40 - 65 مئوية -40 - 65 درجة مئوية -10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر -15,2 - 10668 متر 110 الميغا 160 الميغا 160 جيغا
نوع ذاكرة وسيط التغزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة بطائم الرسوميات المغبأ * موائم الرسوميات المغبأ * موائم الرسوميات المدمج مصنع وحدة معالجة الرسومات المدمج * بطاقة رسوميات ديسكريت	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتخزين الرطوبة التشغيلي للرتفاع غيرالقابل للتشغيلي طدمة التشغيل ليعمل عند التعرض للصدم	رجة مئوية 2.0 0 - 35 مئوية 20 - 20 درجة مئوية 40 - 65 درجة مئوية 10 - 90% 10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر 10668 - 21,2 - 10668 - 21,2 -
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة المسومات المخبأ الرسوميات المخبأ * موائم الرسوميات المدمج * موائم الرسوميات المدمج * بطاقة رسوميات ديسكريت عائلة موائم الرسوميات ديسكريت المدمج	TLC PCI Express 4.0 M.2 MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتخزين الرحفاع التشغيلي الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم الهتزاز يمسح بالعمل	2.0 0 - 35 مئوية مّاء 2.0 -40 - 65 مئوية -40 - 65 درجة مئوية -10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر -15,2 - 10668 متر 110 الميغا 160 الميغا 160 جيغا
نوع ذاكرة وسيط التغزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الضوئية فارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة بطائر موائم الرسوميات المخبأ مصنع وحدة معالجة الرسوميات المدمج بطاقة رسوميات ديسكريت عائلة موائم الرسوميات المدمج طائر موائم الرسوميات المدمج بطاقة رسوميات ديسكريت عائلة موائم الرسوميات المدمج طازر موائم الرسوميات المدمج	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الارتفاع التشغيلي الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم لمتزاز يمسح بالعمل المتزاز يمنع العمل	2.0 0 - 35 مئوية مّاء 2.0 -40 - 65 مئوية -40 - 65 درجة مئوية -10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر -15,2 - 10668 متر 110 الميغا 160 الميغا 160 جيغا
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة الرسوميات المخبأ بطراز موائم الرسوميات المخبأ * موائم الرسوميات المدمج * بطاقة رسوميات ديسكريت مصنع وحدة معالجة الرسوميات ديسكريت بطائة موائم الرسوميات المدمج * بطاقة رسوميات المدمج * بطاقة رسوميات المدمج * بطاقة رسوميات المدمج * بطارز موائم الرسوميات المدمج * طراز موائم الرسوميات المدمج * طراز موائم الرسوميات المدمج * طراز موائم الرسوميات المدمج	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (H-H) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم المتراز يمسح بالعمل اهتزاز يمسح بالعمل	2.0 0 - 35 مئوية 52 - 20 -40 - 65 مئوية 65 - 20 10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر -15,2 - 10668 متر 110 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 1,3
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج طاقات الذاكرة المتوافقة المسومات الداكرة المتوافقة موائم الرسوميات المخبأ عوائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج الصوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المدمج المنام الرسوميات المدمج المنام الرسوميات المدمج المنام الصوت	TLC PCI Express 4.0 M.2 MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الارتفاع التشغيلي الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم صدمة التشغيل الهتزاز يمسح بالعمل الهتزاز يمنع العمل المتدامة	2.0 0 - 35 مئوية 25 - 20 -40 - 65 مئوية 65 - 20 10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر -15,2 - 10668 متر 110 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 1,3
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الصوئية عامل شكل SSD عامل شكل قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة الرسوميات المخبأ الرسوميات المحبة مصنع وحدة معالجة الرسوميات المدمجة بطاقة رسوميات ديسكريت عائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المدم ا	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق الطروف البيئية (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتخزين الرتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم صدمة التشغيل الإ يعمل عند التعرض للصدم المتزاز يمسح بالعمل المتزاز يمنع العمل المتزاز يمنع العمل الاستدامة الاستدامة	2.0 0 - 35 مئوية 25 - 20 -40 - 65 مئوية 65 - 20 10 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر -15,2 - 10668 متر 110 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 1,3
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الضوئية قارئ البطاقات مدمج طاقات الذاكرة المتوافقة المسومات الداكرة المتوافقة موائم الرسوميات المخبأ عوائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج الصوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المدمج المنام الرسوميات المدمج المنام الرسوميات المدمج المنام الصوت	TLC PCI Express 4.0 M.2 MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيل لا يعمل عند التعرض للصدم اهتزاز يمسح بالعمل المتثال للاستدامة الورن والأبعاد العرض العرض	2.0 0 - 35 مئوية عبد عدوي كرجة مئوية 2.0 -40 - 65 مئوية 5.0 عبد عدوي كرجة مئوية 5.0 عبد عدوي كال المالية عدوي كالمالية كالمالي
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الصوئية عامل شكل SSD عامل شكل قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة الرسوميات المخبأ الرسوميات المحبة مصنع وحدة معالجة الرسوميات المدمجة بطاقة رسوميات ديسكريت عائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المدم ا	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الرتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم صدمة التشغيل الهتزاز يمسح بالعمل الهتزاز يمسح بالعمل المتزاز يمنع العمل المتزال للاستدامة الاستدامة الورن والأبعاد شهادات الاستدامة العرض العرض العرض الورن والأبعاد	2.0 0 - 35 مئوية قوية 2.0 -40 - 65 مئوية 620 - 40 - 65 درجة مئوية 620 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر 15,2 - 10668 بيغا 160 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 17.3 جيغا 160 جيغا 17.3 جي
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الصوئية عامل شكل SSD عامل شكل قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة الرسوميات المخبأ الرسوميات المحبة مصنع وحدة معالجة الرسوميات المدمجة بطاقة رسوميات ديسكريت عائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المدم ا	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم صدمة التشغيل اهتزاز يمسح بالعمل الهتزاز يمنع العمل الهتزاز يمنع العمل المتثال للاستدامة الاستدامة العمل المتثال للاستدامة العرض الطرن والأبعاد شهادات الاستدامة العرض الورن والأبعاد العمق العرض الورن والأبعاد العمق العرض الورن والأبعاد العمق العرض الورن والأبعاد العمق الورن والأبعاد العرض الورنهاع (الورنهاع (الورنهاع (الخلفية	2.0 0 - 35 مئوية مئوية 2.0 -40 - 65 مئوية 5.0 مرجة مئوية 5.0 مرجة مئوية 5.0 مرجة مئوية 5.0 مرجة مئوية 5.0 منال 10 منال 10 منال 10 منال 10 ميغا 10 م
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الصوئية عامل شكل SSD عامل شكل قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة الرسوميات المخبأ الرسوميات المحبة مصنع وحدة معالجة الرسوميات المدمجة بطاقة رسوميات ديسكريت عائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المدم ا	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (مدى درجة حرارة التشغيل (من- الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الارتفاع التشغيلي الارتفاع التشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم اهتزاز يمسح بالعمل المتثال للاستدامة الامتثال للاستدامة الوزن والأبعاد شهادات الاستدامة العرض العرض العرض العران والأبعاد (الارتفاع (الواجهة الوزنفاع (الواجهة الارتفاع (الواجهة الوزن (الارتفاع (الخلفية	2.0 0 - 35 مئوية قوية 2.0 -40 - 65 مئوية 620 - 40 - 65 درجة مئوية 620 - 90% 0 - 95% -15,2 - 3048 متر 15,2 - 10668 بيغا 160 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 160 جيغا 17.3 جيغا 160 جيغا 17.3 جي
نوع ذاكرة وسيط التخزين ذو الحالة الثابتة الخارجية وصلة محرك الأقراص الثابتة الخارجية NVMe * نوع محرك الأقراص الصوئية عامل شكل SSD عامل شكل قارئ البطاقات مدمج بطاقات الذاكرة المتوافقة الرسوميات المخبأ الرسوميات المحبة مصنع وحدة معالجة الرسوميات المدمجة بطاقة رسوميات ديسكريت عائلة موائم الرسوميات المدمج عائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المائلة موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج طراز موائم الرسوميات المدمج المدم ا	TLC PCI Express 4.0 M.2 X MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC	نوع فتحة قفل الكابل (TPM) وحدات النظام الموثوق بها (TPM) نسخة جزء المنصة الموثوق (مدى درجة حرارة التشغيل (من - الى (مدى درجة حرارة التخزين (من - الى (H-H)) مدى الرطوبة النسبية للتشغيل مدى الرطوبة النسبية للتشغيل الارتفاع التشغيلي الارتفاع غيرالقابل للتشغيلي لا يعمل عند التعرض للصدم صدمة التشغيل اهتزاز يمسح بالعمل الهتزاز يمنع العمل الهتزاز يمنع العمل المتثال للاستدامة الاستدامة العمل المتثال للاستدامة العرض الطرن والأبعاد شهادات الاستدامة العرض الورن والأبعاد العمق العرض الورن والأبعاد العمق العرض الورن والأبعاد العمق العرض الورن والأبعاد العمق الورن والأبعاد العرض الورنهاع (الورنهاع (الورنهاع (الخلفية	2.0 0 - 35 مئوية مئوية 2.0 -40 - 65 مئوية 5.0 مرجة مئوية 5.0 مرجة مئوية 5.0 مرجة مئوية 5.0 مرجة مئوية 5.0 مربة 5.2 مئوية 5.2 - 3048 متر 10.6 متر 10.6 جيغا 10.6 جيغا 1.3 بيغا 1.3 بيغا 1.3 بيغا 1.3 بيغا 1.3 ميغ 5.7 هلم 2.33,3 ملم 2.38 سس 2.28 سس 2.28

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.